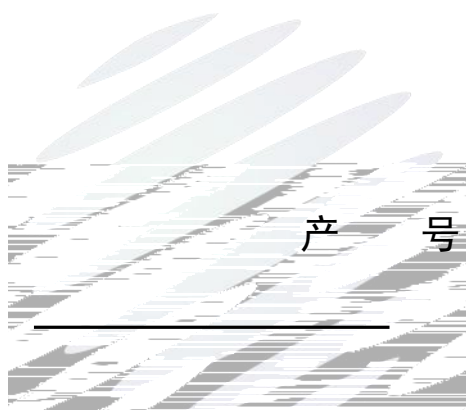


# 产 书



产 号

---

R&D 发  
 产供

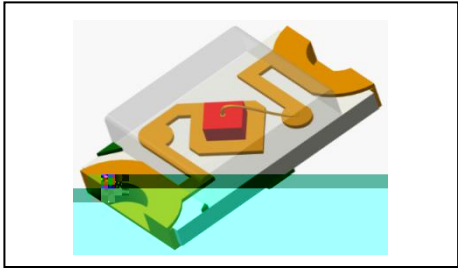


产 介		3
产	产	3
产		3
产		3
	产 参	4
	典 光	5
产 包		7
	包	11
	卷	11
	包	12
包	信 及 件	13
	判 准	13
		14
		15
产 使 事		15
产 使 事		17
		17



# 产 介

产



产 为 光

光

， 产

：

。

产

发光

于

SMT

Level 13

RoHS

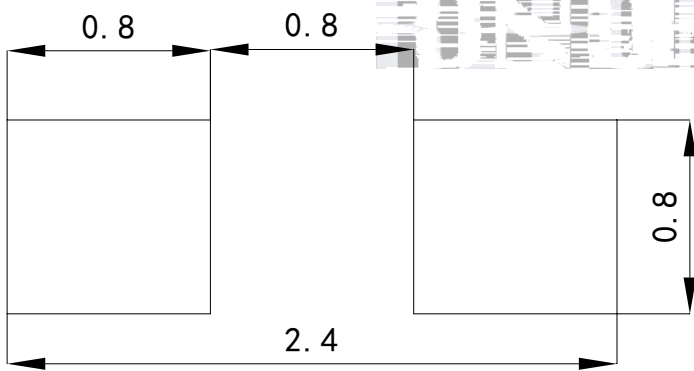
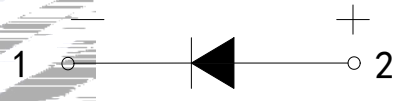
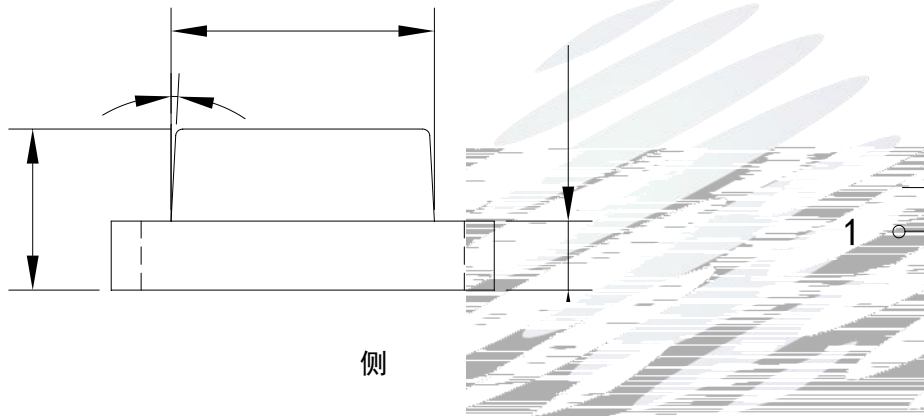
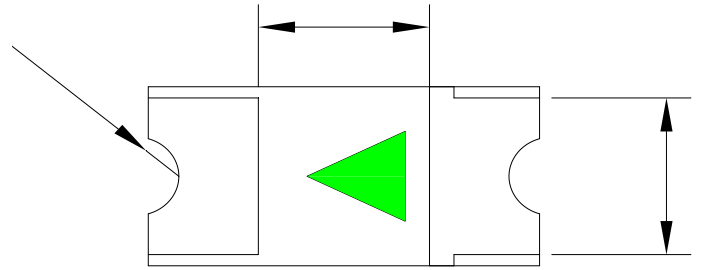
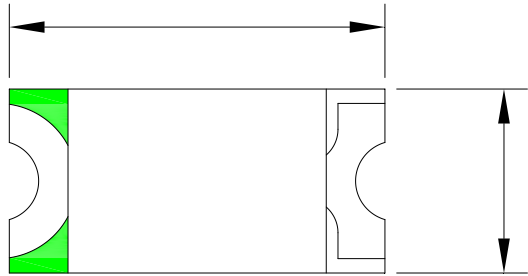
产  
光

关

，

其他





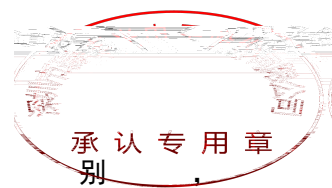
:

1.

单位为

2.

±



公 为±0.2

产 参

与光

	件	号				单位
			值	(典 值)	( 值)	
半						
向 压						
主						
发光						
发光						
						μ
						°C

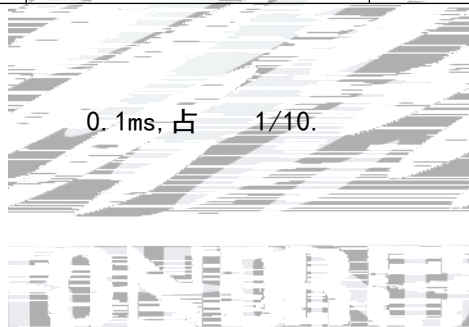
为 分 件。



值

(参)	(号)	(值)	(单位)
(功)			
(向)			
(冲值)			
( )			
(作)			
(储)			
( )			

:



以上 压 ±0.1V.  
以主 ±2nm.  
上 发光 允 公 为±10%.

使

功 不 值。

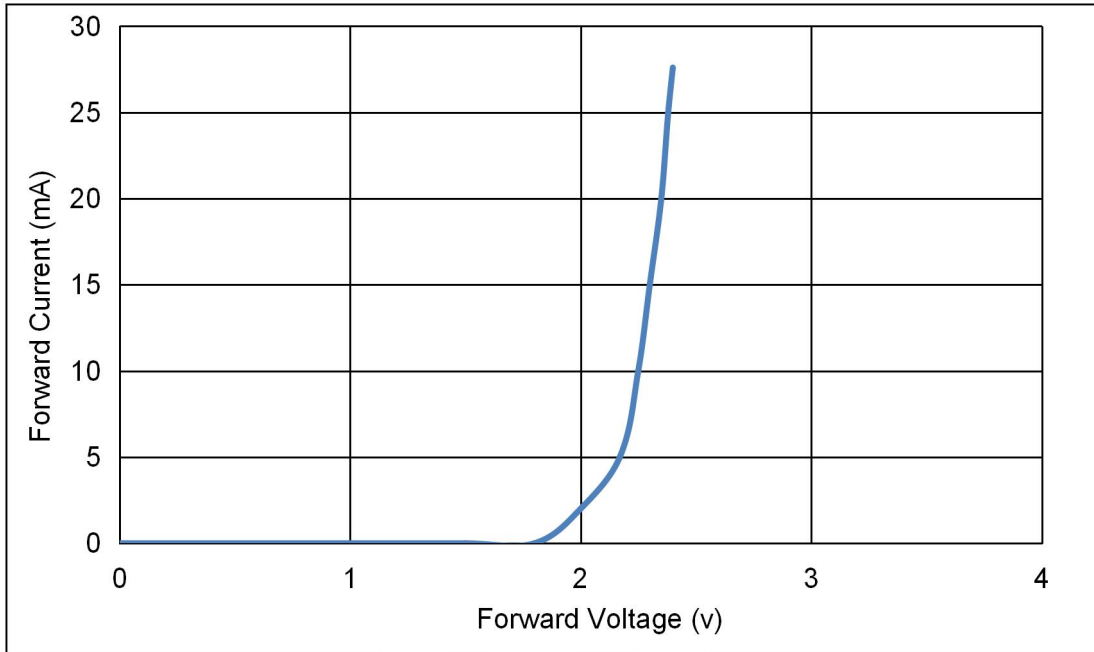
于 丰

准 台。

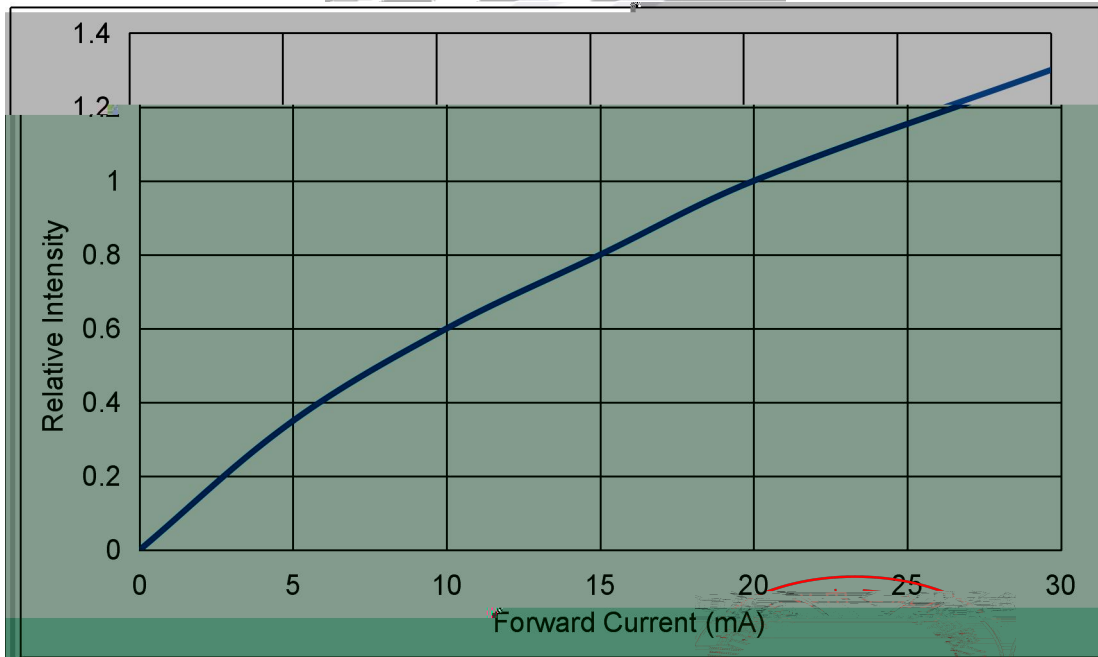
件 , 不 值。

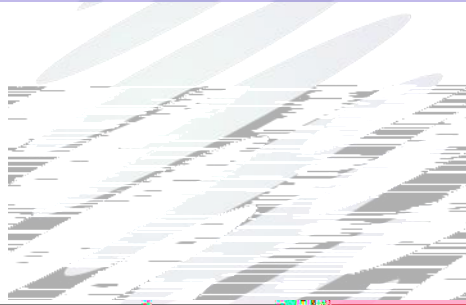
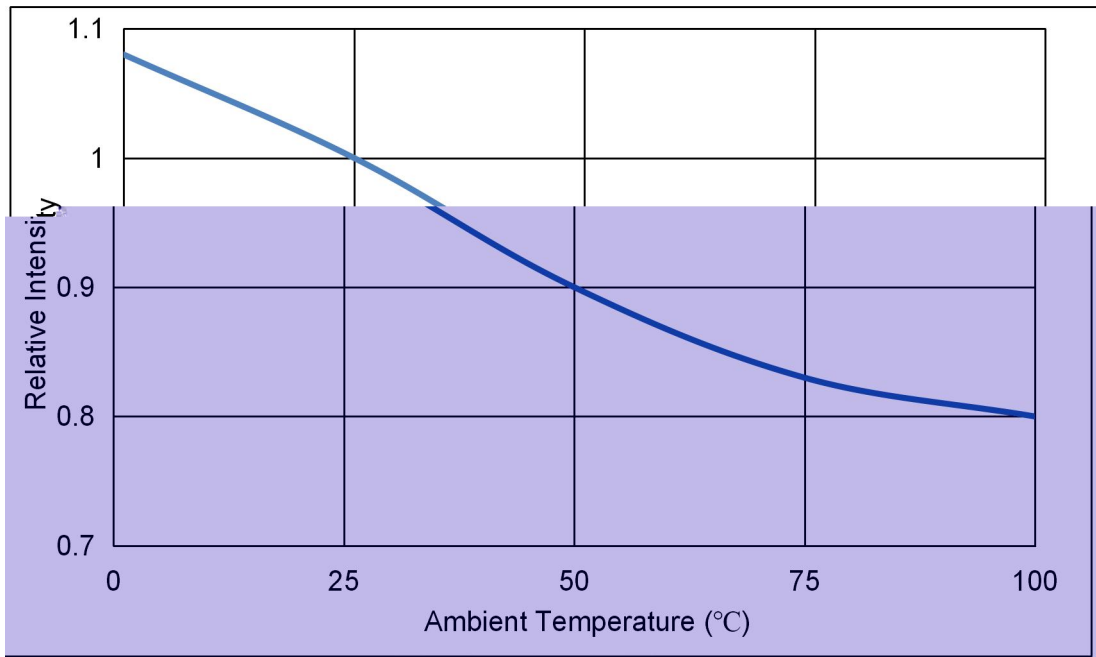


典 光

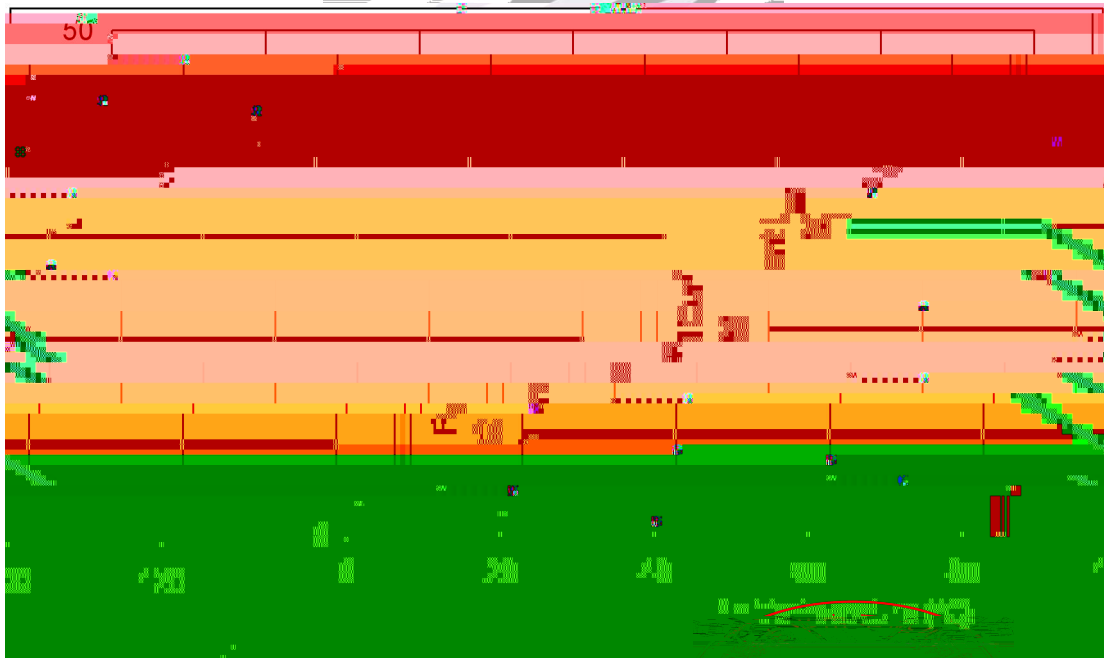


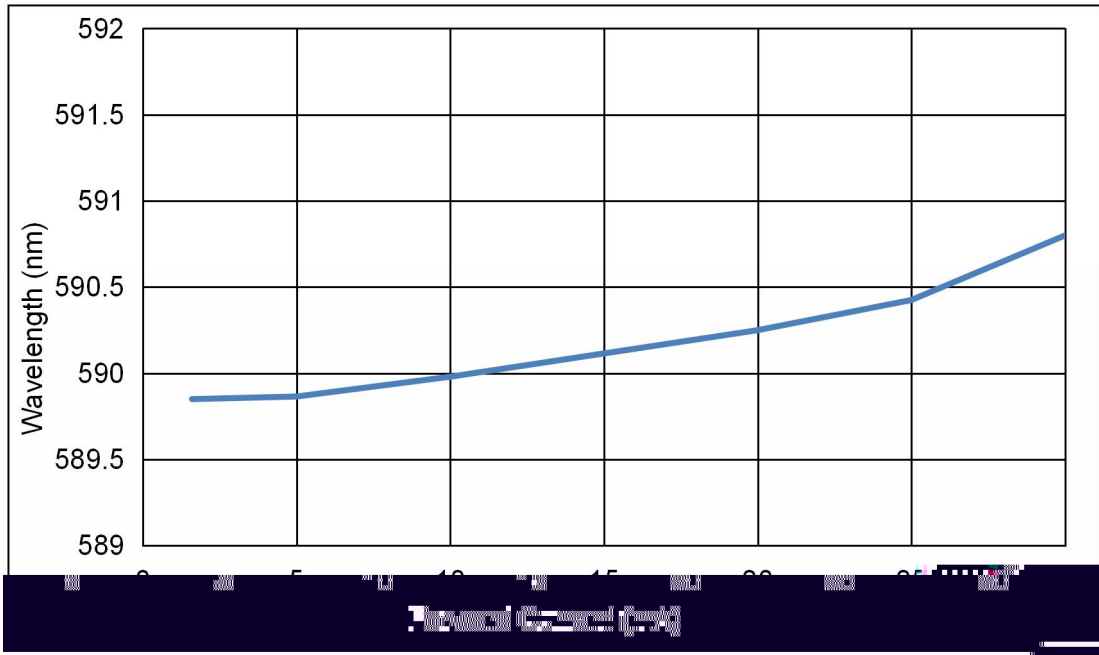
伏



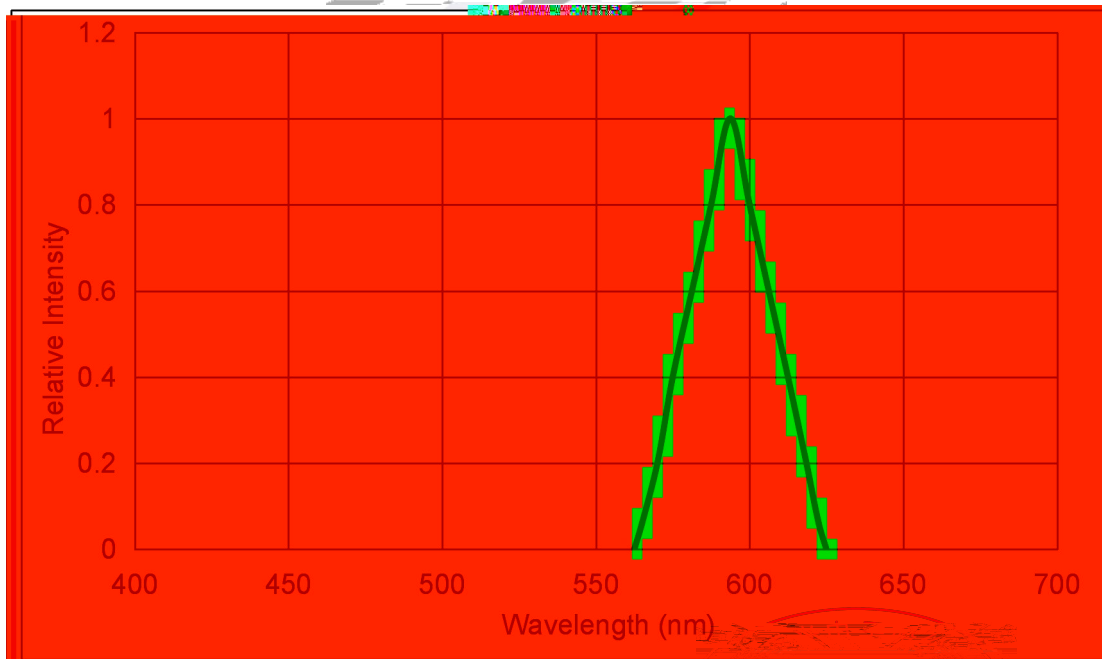


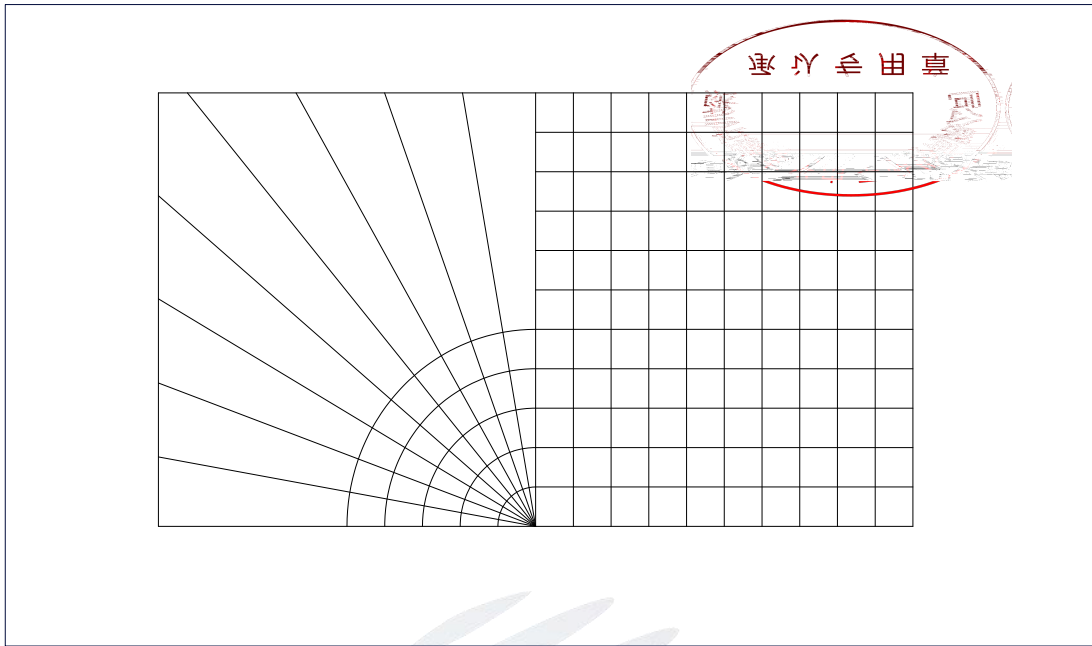
与 光

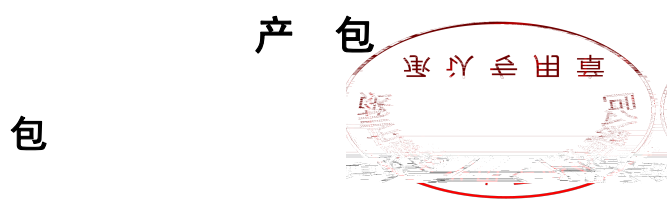




向 与 主 关

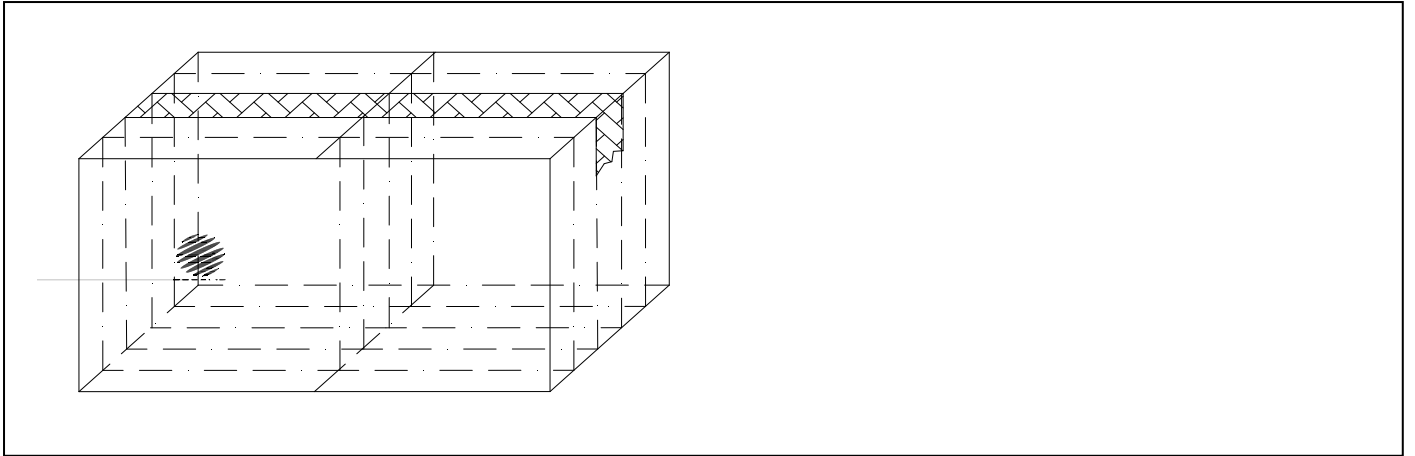








包



及 件

及 件

	参 准	件			
		°C			
		°C			
冷 冲击		°C			
保		°C			
低 保		°C			
		°C			

# 判 准

判 准

	号	件	判 准	
			Min.	
向 压				
光				



:

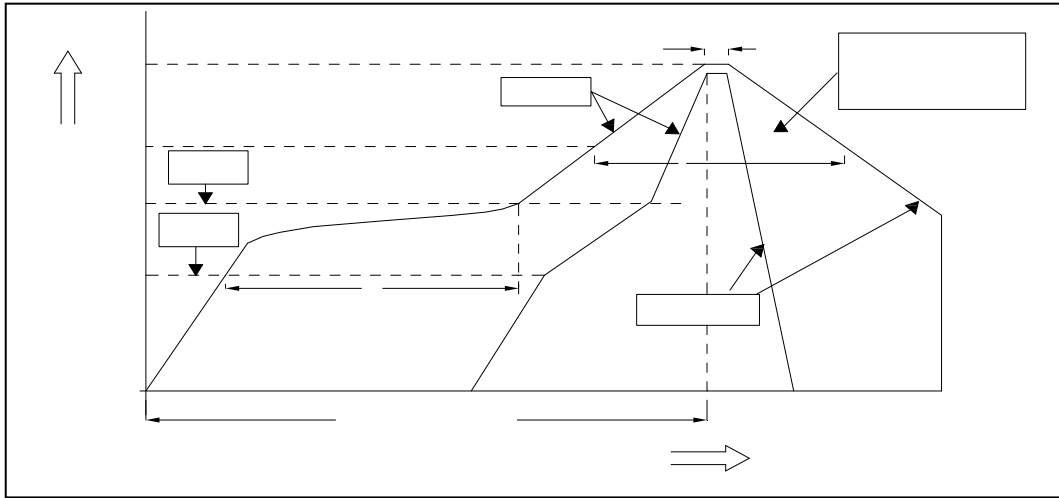
上

下

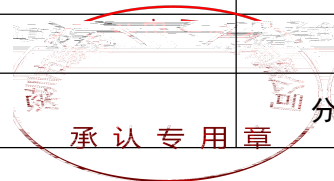
以上可 于 丰 台单 / LED 件  
下 。 LED 于串、 , 估 、 压分 、 。

以上 仅为产 典 值, 只作为参 , 不作为任何 件及 保 。





升 ( )	
: 低	
:	
: ( )	
:	
:	
值 分	
值分 : ( )	
。 与 值	
以内 保	
升 值	分



:

不可以 两 , 两

24 , LED可 于

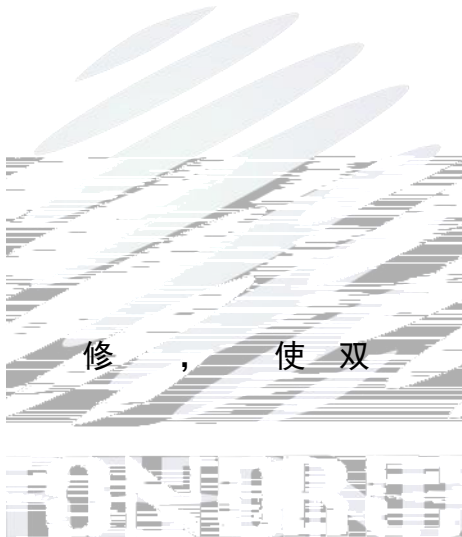
。

, 不 受 力压 体 。

, 于300°C, 不可 3 。

只可 一 。

修



后不 修 ,

修 , 使 双 ,

且事先

会不

会 LED

事

不

PCB 上,

之后, 也不

。

之后冷却

中, 不

加 力, 也不

动,

后, 不

剧冷却

。

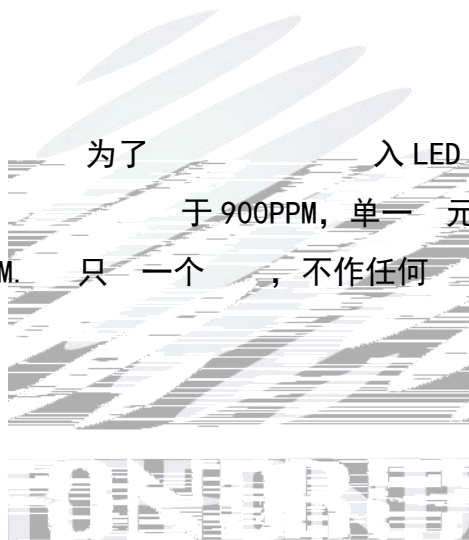


# 产 使 事

## 产 使 事

一个 ，不作任何 保。 作 及与 LED 中 元 及化合 份不可 100PPM. 只

及 件 ，单一 元 于 900PPM, 单一 元 于 900PPM, 元 与 元 于 1500PPM. 只 一个 ，不作任何 保。

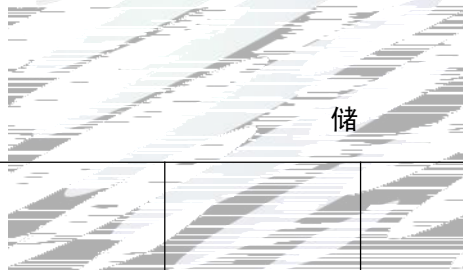


及 件下, 会 LED 变 , 严 光 , 前了 件 免产 些 。 丰反 使 任何 LED 件 可 , 不 些 了 仅仅 。 使 , 丰 LED 候, 不 使 产 发 体 剂。



不变化，可加反压，LED。值，同，使保，则，压变化会。保只关候出向压变化，不

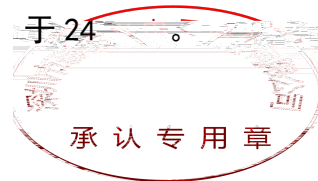
变变，升会低LED发光，发光，以充分



储

储	包前	$\leq$ °C	$\leq$	一 内
	包后	$\leq$ °C	$\leq$	
		$\pm$ °C		$\geq$ 于

储件，包后，件：60±5°C，于24。剂包，产不合以上



像其他 半 体 件一 ， LED 击 ，  
做 。  
关 。 其 事 参 丰







产 书以中 书写, 冲 以中 为准。